



Profi-Lötzinn bleifrei, ø 1,0 mm, 100 g

- Hohe Anteile von Silber und Kupfer (Sn3.5Ag0.7Cu) sorgen für ein optimiertes Fließverhalten und eine verbesserte Oberflächenqualität
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Zusammensetzung

Silber:	3,5 %
Kupfer:	0,7 %
Zinn:	95,8 %
Flussmittelanteil:	2,5 %,
Schmelzpunkt	217° C

Professional Solder Lead-Free, ø 1.0 mm, 100 g

- A high percentage of silver and copper (Sn3.5Ag0.7Cu) ensures optimised flow behaviour and improved surface quality
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

Composition

Silver:	3.5%
Copper:	0.7%
Tin:	95.8%
Flux content:	2.5%
Melting point:	217° C

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.05.2025	LZ 1.0 100g - bleifrei	1/1
		gepr.:	23.05.2025		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				51122	

